

L形 DIP タイプコネクタ

17LE Series

第一電子工業株式会社



17LE-13150-27-FA



17LE-23250-27-FA



17LE-13370-27-FA

特長

- プリント基板のスルーホールに半田 DIP で回路と接続し、ブラケットをネジ止めし、プリント基板と固定いたします。
- 芯数は 9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。
- 相手側との嵌合を固定するために嵌合固定台、六角ナットを取り付けることができます。
- 金属シェルの表面処理は Ni めっきを施し、ピンコネクタにはビート加工を施してあります。EMI 対策を更に確実にするためにブラケット部に各種のアース金具を用意してあります。

仕様

定格電圧	AC300V (r.m.s.)
定格電流	5A / コンタクト
耐電圧	AC1,000V (r.m.s.) 1 分間
絶縁抵抗	DC500V で 1,000M Ω 以上
接触抵抗	15m Ω 以下
使用温度	- 25°C ~ + 85°C

材質 / 処理



部品名	材質 / 処理
ブロック	ポリアミド樹脂 (UL94V-0) / 黒色
シェル	鋼 / Ni めっき
コンタクト	銅合金 / Ni 下地、接触部 Au めっき 0.4 μm、テール部 Sn-Ag めっき
アイレット	黄銅 / Ni めっき

◎このカタログの仕様等は、改良等で予告なく変更することがありますので、ご了承願います。
また、掲載している製品の特性、及び仕様は参考値です。製品を使用する際は、最新の納入仕様書で内容のご確認をお願い致します。